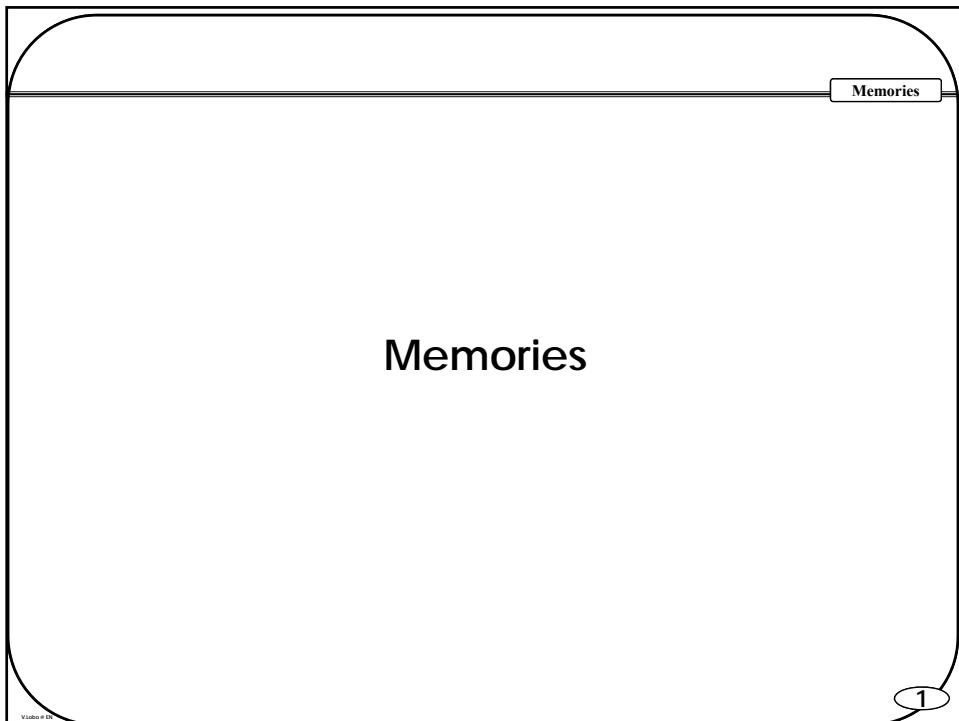
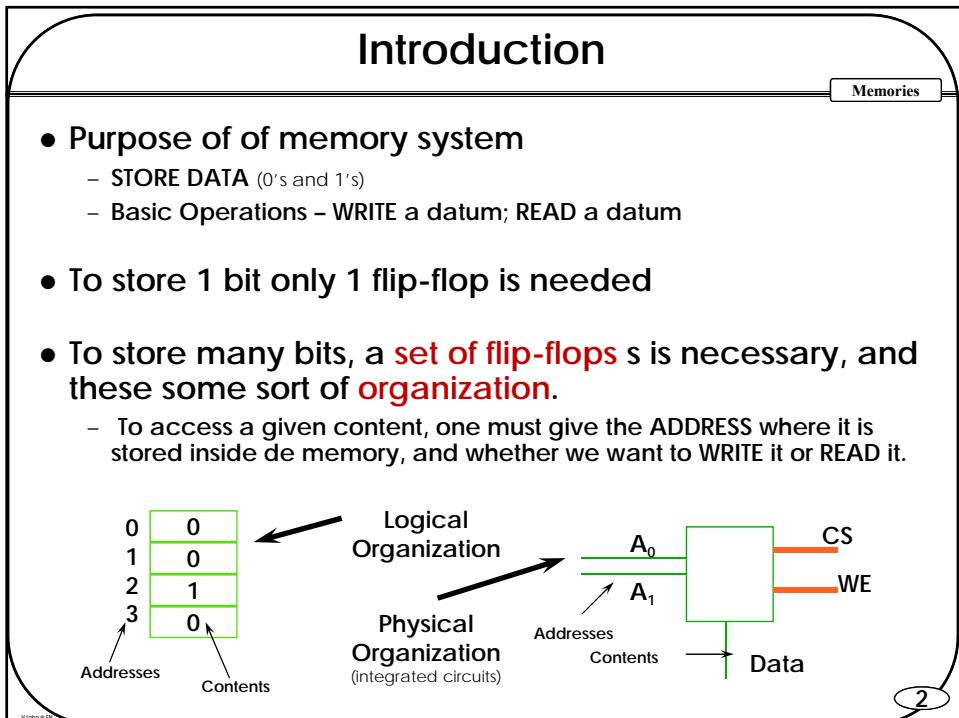


Memories

V.2.0 V.Lobo 2016



Memories



Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

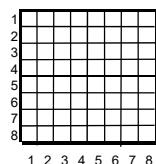
Address and memory width

Memories

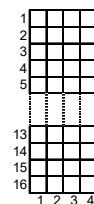
- Data can be stored in “boxes” (addresses) with 1 bit, or various bits

- **Width** of a memory is the number of bits stored in each address
 - Also known as **word size** of the machine.
 - A “ $n \times m$ ” memory has n addresses, each with m bits
 - Most memories use 8 bits (1 byte) words.

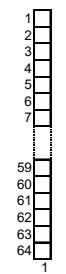
- Example: 64 bits may be organized as ...



8x8



16x4



64x1

3

Types and sizes

Memories

- The basic unit is the **BIT (Bi)nary digit)**

- 1 Byte = 8 Bits
- 1 K (Kilobyte) = $2^{10} = 1024$
- 1 M (Megabyte) = $2^{20} = 1.048.576$
- 1 G (Gigabyte) = $2^{30} = 1.073.741.824$
- 1 T (Terabyte) = $2^{40} = 1.099.511.627.776$



- Many different technologies and applications

- Solid state (integrated circuits)
 - RAM, ROM, SRAM, DRAM, PROM, EPROM, etc
- Magnetic and optical (mostly discs)
 - hard drives, floppy, drums, cartridges, tapes
 - Compact Disks (CD), DVD, BluRay Disks, etc
- Capacities (2016)
 - DRAM 1MB – 8 GB +
 - SRAM, PROMs 1K – 32MB +
 - HD 500GB – 4TB +

Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

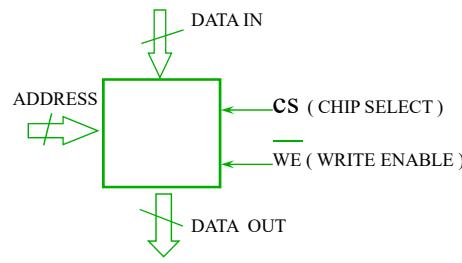
RAM Memories

Memories

- RAM- Random Access Memories (static memories)

- You can randomly select any address (versus sequential access)
- Built with flip-flops
- They contain:

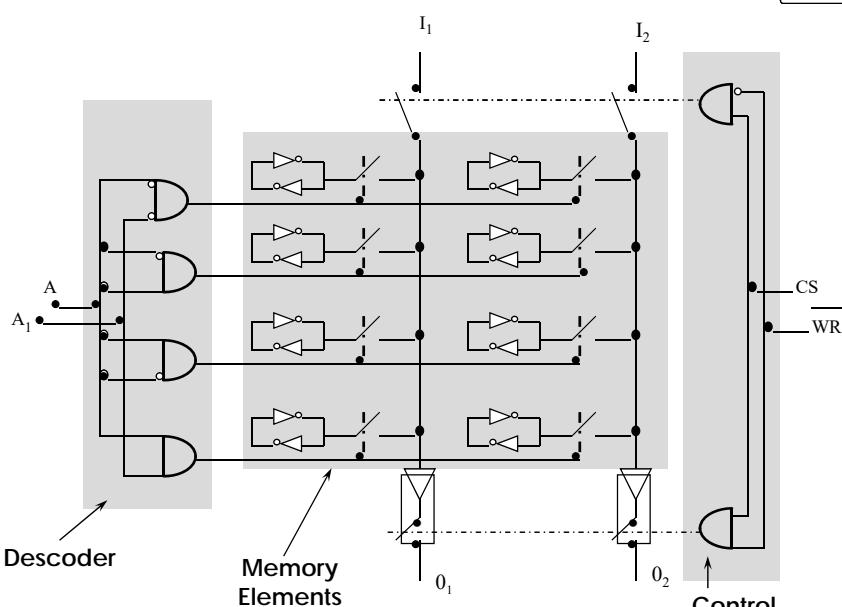
- Address decoding block
- Memory elements block
- Control block



5

Internal organization of a RAM

Memories



6

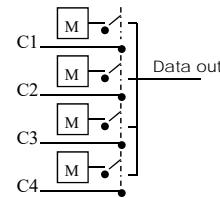
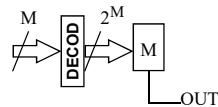
Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

Descodificação de Endereços

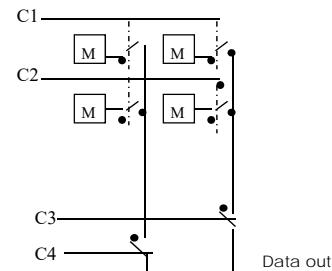
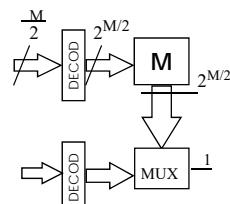
- Estrutura linear

– mais rápida, muito hardware



- Estrutura a 2 dimensões

– mais lenta, menos hardware



V.Lobo e IN

Memories

7

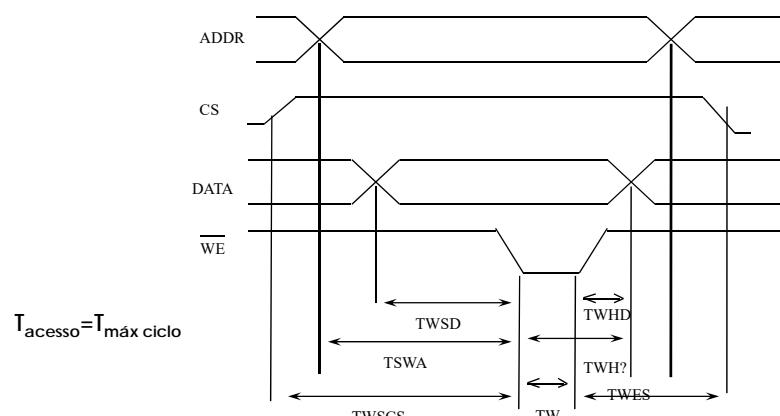
Temporizações

Memories

- Ciclo de escrita (o de leitura é semelhante)

- ADDR - Endereços
- DATA - Dados a escrever (/ler)

- CS - Chip Select
- WE - Write Enable



8

MEMÓRIAS RAM (Dinâmicas)

Memories

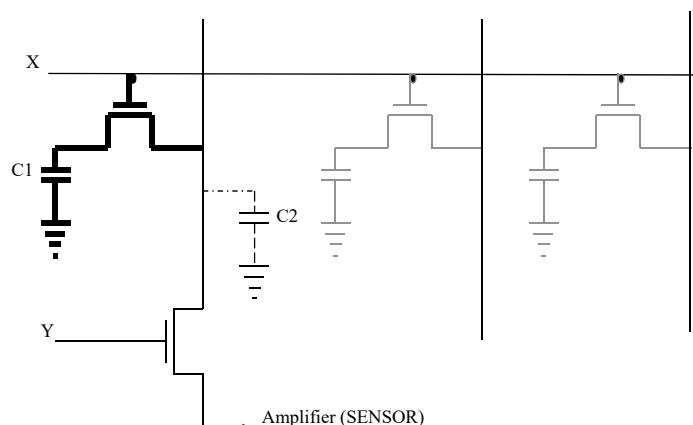
- Os dados (bits) são guardados em condensadores
- Vantagens
 - Ocupam muito menos espaço
 - Têm muito menos dissipação
- Problemas
 - perda de carga com o tempo
 - perda de carga com as leituras
 - necessidade de regenerar a informação (refresh)
- Têm necessidade de usar circuitos para gerar os ciclos de "refresh" (2ms)

9

Dynamic RAM

Memories

- Basic memory block
 - 1 FET (Field Effect Transistor) + 1 Condensor (also a FET)



10

Memories

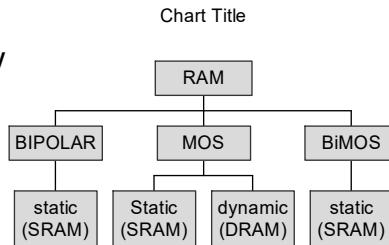
V.2.0 V.Lobo 2016

Choice of RAMS (DRAM vs SRAM)

Memories

• Factors to take into account

- Memory size
 - DRAMs have far more capacity
- Cost per bit
 - DRAMs are cheaper
- Physical size
 - DRAMs are smaller
- Power consumption
 - DRAMs consume less energy
- Access times
 - SRAMs are faster, and don't have "dead time"
- Ease of use
 - SRAMs are easier to use (and cheaper for small capacities)



11

ROM Memories

Memories

• Read Only Memory

- Their content is pre-defined and can't be changed
- They store "permanent" information: programs that do not change (BIOS, Firmware), tables with fixed contents (e.g. character sets in printers), etc.

• They are *not volatile*

- Their content is not lost when power is switched off

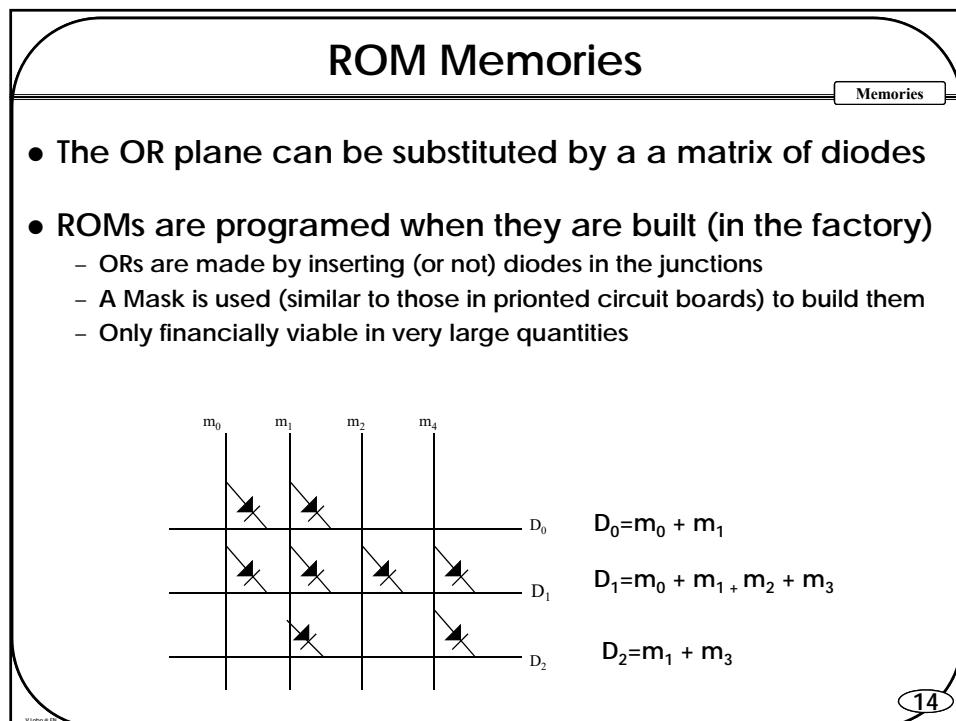
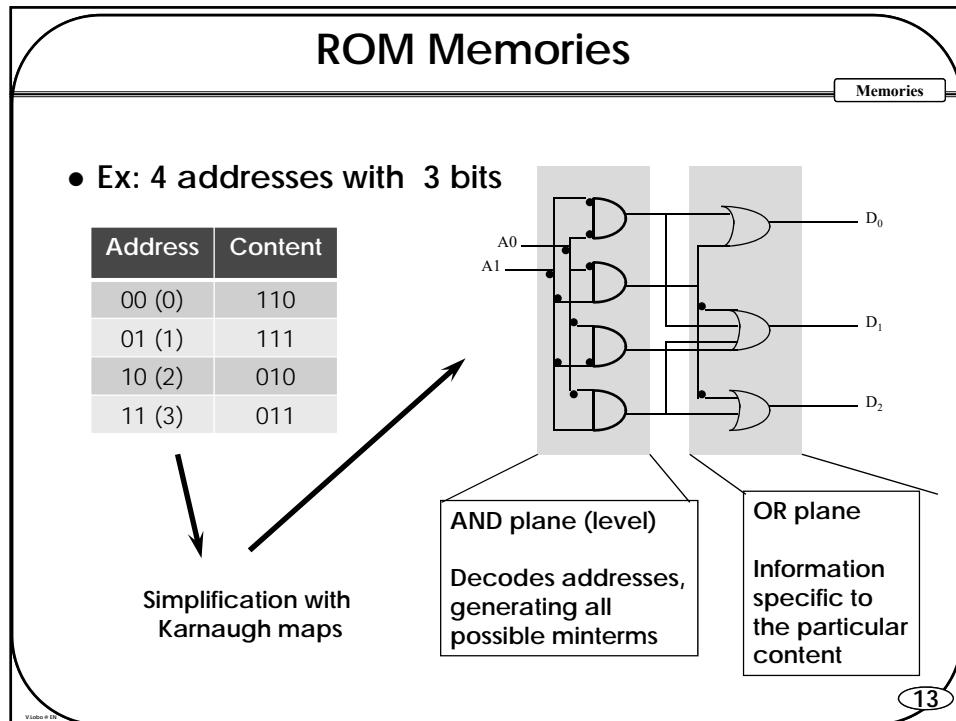
• They are purely combinatory circuits

- For a given input (address), they always produce the same output (datum)
- They can be built with logical gates, using the traditional ways to implement Boolean functions
- RAMS have no memory !!!

12

Memories

V.2.0 V.Lobo 2016



Memories

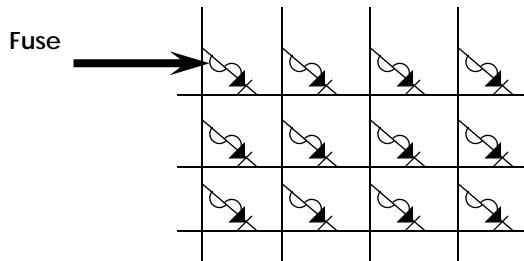
V.2.0 V.Lobo 2016

ROM Memories

Memories

• Programmable Read Only Memory

- You can program them, but only once
- They are similar to ROMs, but they have fuses together with diodes in the line/columns junctions, that may be burned to "take out" the diode.
- To program a PROM, the fuses are burned by storing the opposite of what we want with voltages higher than normal (PROMs are "blown out")

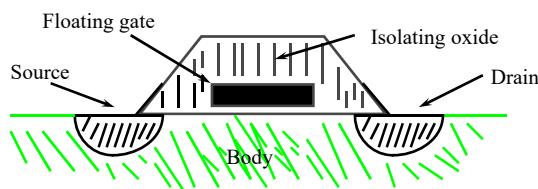


EPROM Memories

Memories

• Erasable Programmable Read Only Memory

- It is possible to erase the content, and re-program it
- The erasure/reprogramming takes time
- FAMOS (Floating-Gate Avalanche-Injection Metal Oxide Semiconductor) devices are used.
 - They are MOS-FETs with a isolated (floating) gate
 - The charge stores in the gate puts the FET in conducting or isolating mode
 - The floating gate can be electrically charged using high negative voltage and tunneling effect.
 - The floating gate can be discharged using ultraviolet radiation that makes the oxide a conductor.



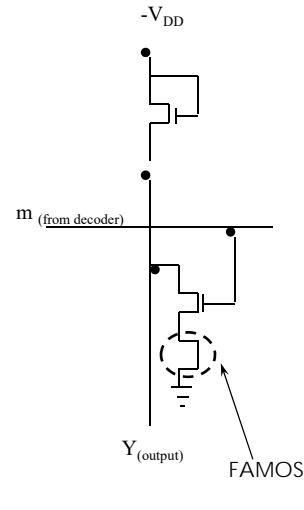
Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

EPROM Memories

Memories

- Erasing can take about 10 minutes under a UV lamp
 - It is not practical to reprogram when in use
 - The integrated circuits have a class window to allow the light in
- It may be programmed BYTE by BYTE
 - A FAMOS will be discharged (and the logical content will be "1") until voltage is applied to charge it
 - We may program one address at a time (converting the 1s to 0s)

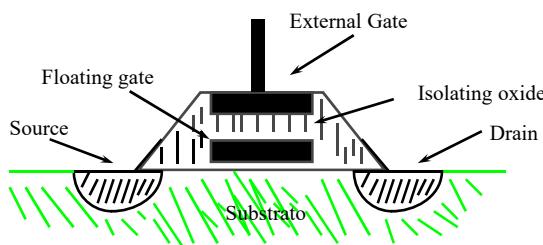


17

E²PROM or EEPROM Memories

Memories

- Electrically Erasable PROM
 - Use STACKED GATE FET
 - FETs with a floating gate between the base and the external gate
 - São postos em condução/corte pela Gate Flutuante que é carregada e descarregada pela Gate exterior, por efeito de túnel/avalanche
 - Demoram cerca de 1s a programar.
 - Eram muito caras, e pouco usadas. O aparecimento da tecnologia "flash" trouxe série de dispositivos baseados em flash-eprom



18

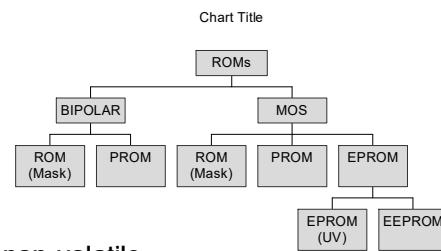
Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

Choice of ROM Memories

Memories

- Factors to take into account choosing ROMS
 - Quantity
→PROMs are cheaper (they are always build in quantity)
 - Stability of information
→EPROMs better during the design phase (they may be corrected)
 - Need to reprogram frequently
→EEPROM are more versatile by EPROM may be acceptable



• Applications

- Startup code
- Code that doesn't change
- Code that has to robust and non-volatile
- Code converters (bin/bcd, bcd/7 seg, etc)
- Control (sensors/alarms/actuators)

19

Other technologies used in memories

Memories

20

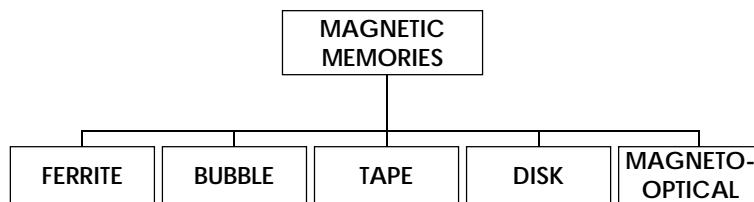
Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

Magnetic memories

Memories

- Used mainly as secondary memories
- Sequential access
 - Tapes ("normal" tapes, cartridges , DAT, etc), Disks (hard drives and floppy)
- Random access
 - Ferrite, Magnetic bubble (that has latency times)

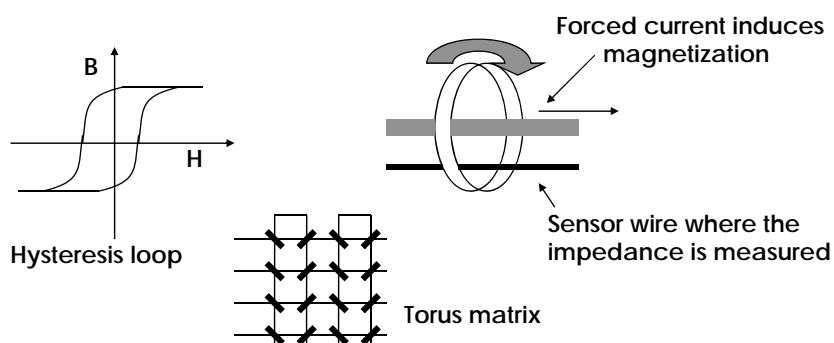


21

FERRITE MEMORIES

Memories

- Basic principle
 - A ferrite torus can be magnetized in two different directions (one for each logic value)
 - To magnetize it, simply pass a high current through its center
 - To "measure" the magnetization, we need to measure the impedance it offers to a low current



22

Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

MAGNETIC MEMORIES

Memories

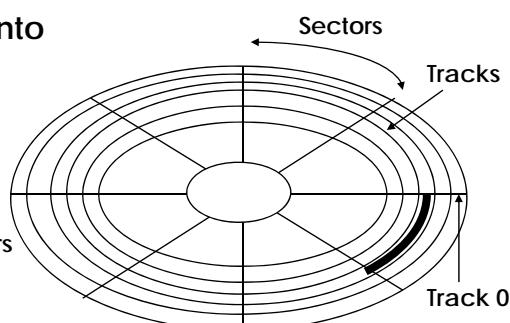
- Ferrite memory's features
 - Very low density (torus are macroscopic!)
 - Long access time
 - Destructive reading
 - Non-volatile memory
- Magnetic bubble memories
 - Weiss' domains are individually manipulated
 - Large latency times
 - High density

23

DISK

Memories

- Keeps information about one (or multiple) surfaces of magnetic material
- The disk is divided into
 - Sectors
 - Tracks (or cylinders)
 - Heads (or surfaces)
- Formatting
 - Creation of the markers
 - Track numbering



24

MAGNETIC TAPES

Memories

- Very similar to audio magnetic tapes
- Have MARKERS to perform quick searches, followed by data REGISTERS
- Used as backup, or to download massive amounts of data

25

Outras organizações para sistemas de memórias

26

Memories

V.2.0 V.Lobo 2016

MEMÓRIAS FIFO ou ELÁSTICAS

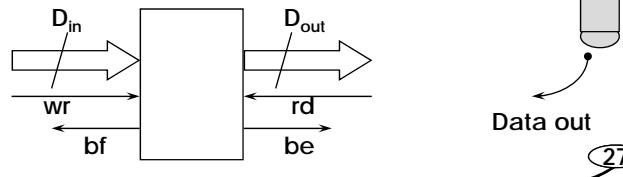
- First In First Out

- Estrutura similar a um Shift Register:

- Os dados entram por um lado e saem pelo outro
- Ao contrário dos Shift Register podem estar parcialmente cheias
- Semelhante a um tubo onde os dados são postos num lado e retirados do lado oposto

- Funcionamento

- Têm sinais que indicam se estão cheias/vazias
- Para escrever: verificar o sinal Buffer Full, e depois actuar o Write
- Para ler: verificar o sinal Buffer Empty, e depois actuar o Read

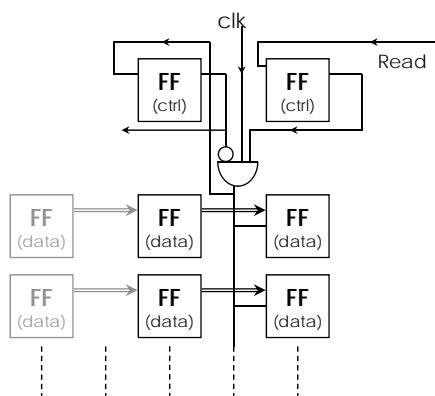


MEMÓRIAS FIFO ou ELÁSTICAS

Memories

- Implementação

- É necessário gerir quais as posições ocupadas e livres
- Há um conjunto de registos auxiliares que indicam se uma posição está livre ou não (1=livre, 0=ocupado)
- Há outros tipos de implementações (shift regs c/ controlo de leitura)



MEMÓRIAS FIFO ou ELÁSTICAS

- Utilização

→ Buffer de espera para adaptar 2 sistemas de débitos diferentes

→ Comunicações; Filas de espera; Controlo, etc.

- Podem ser simuladas com memória convencional

- Usam-se 2 apontadores: um para leitura, outro para escrita

- Para escrever:

→ Verificar BP; Escrever na posição WP e incrementar WP ; Se $WP=MAX \Rightarrow WP=0$; se $WP=RP \Rightarrow BF$

- Para ler:

→ Verificar BE; Ler na posição RP; Se $RP=MAX \Rightarrow RP=0$; se $RP=WP \Rightarrow BE$



Memories

29

MEMÓRIAS LIFO

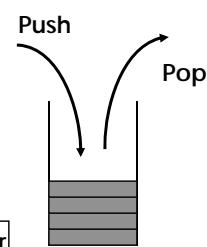
Memories

- LIFO - Last in, first out

- Também chamadas PILHAS ou STACKs

- O último dado a entrar é o primeiro a sair

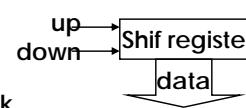
- "Push-down stack"



- Operações

- PUSH - Pôr um dado no Stack

- POP - Retirar um dado do stack



- Implementação

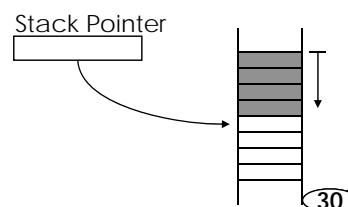
- Com um shift-register bi-direccional

- Em software

- Stack Pointer

- Zona reservada de memória

- Rotinas de PUSH e POP



30

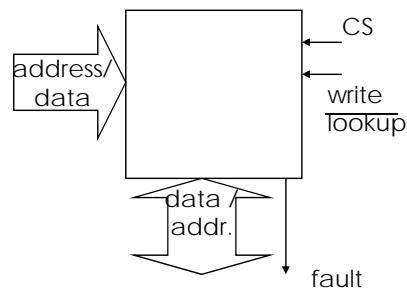
MEMÓRIAS ASSOCIATIVAS

- Também chamadas *endereçáveis por conteúdo*
- Dando um conteúdo, obtém-se um endereço
 - Associam um conteúdo a um endereço
 - “endereçam” com o conteúdo

- Utilização

- Índices
- Sistemas de memória virtual

→ 36 ?	0	12
← 1	1	36
	2	25
	3	10



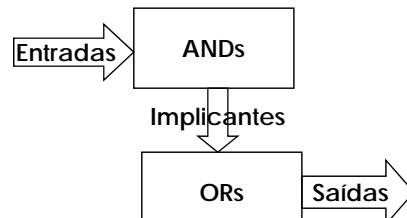
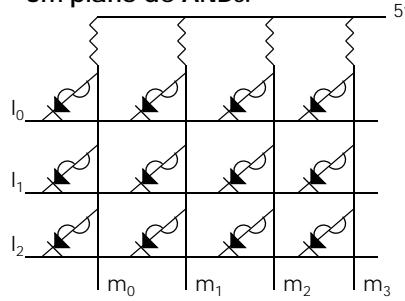
31

PLD - Programmable Logic Devices

- São semelhantes a PROMs

- Têm um plano de ANDs seguido de um plano de ORs
- São usadas para gerar Funções Lógicas
- Ao contrário das ROMs, NÃO têm todos os MINTERMOS
- Embora muito flexíveis e versáteis, como lhes faltamalguns graus de liberdade, não podem gerar qualquer função

Um plano de ANDs:



32

PLD - Programmable Logic Devices

Memories

- PLA - Programmable Logic Array
 - Têm ambos os planos (ORs e ANDs) programáveis
- PAL - Programmable Array Logic
 - Apenas o plano dos ANDs é programável
- Outros
 - PLS (Programmable logic sequencer)
 - FPA (Field Programmable Array), etc.
- Vantagens
 - São muito mais baratas e fáceis de montar que lógica discreta
 - São mais eficientes e baratas que PROMs completas
 - São facilmente programáveis com o auxílio de software

33

BANCOS DE MEMÓRIA

Memories

- Conceito de ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO
 - Endereços que podem ser gerados com um dado número de bits
 - Pode ou não corresponder a memória física
 - Ex: o 8085 tem 16 bits de endereços, logo um espaço de endereçamento de 64K; o Pentium II tem 32 bits de endereços, logo um espaço de endereçamento de 4G
- Inserção de uma memória no espaço de endereçamento
 - A memória física é MAPEADA para endereços do espaço de endereçamento da máquina
 - Usam-se alguns bits do endereço para gerar o Chip Select (CS)
 - O endereço para onde a memória física é mapeada depende da função que é usada para gerar o CS
 - Alguns dos bits de endereço são usados para aceder às diversas posições dentro da memória

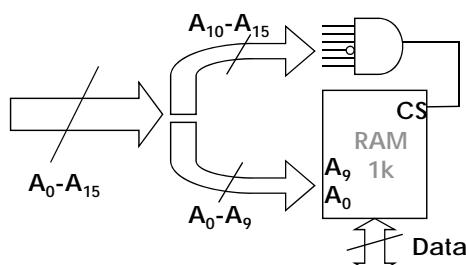
34

BANCOS DE MEMÓRIA

Memories

- Exemplo:

- Inserir uma memória física de 1K num espaço de endereçamento gerado por 16 bits de endereço, de tal modo que fique mapeada para os endereços entre 4 e 5K.
- Solução
 - Uma memória de 1K necessita de $\log_2(1k)=10$ bits para endereçamento interno
 - Os restantes 6 bits de endereço serão usados para gerar o CS
 - Quando esses 6 bits formarem o nº 4, o CS deverá ser 1



35

BANCOS DE MEMÓRIA

Memories

- Memórias intercaladas

- Não é necessário que sejam os bits mais significativos a ser usados para gerar o CS
- O que acontece se usarmos os menos significativos ?

- Replicação de memória

- Não é necessário fazer descodificação completa dos endereços.
- O que acontece se não usarmos todos os bits que "sobram" para o CS ?

36

Bancos de memória

Memories

- **Problema**

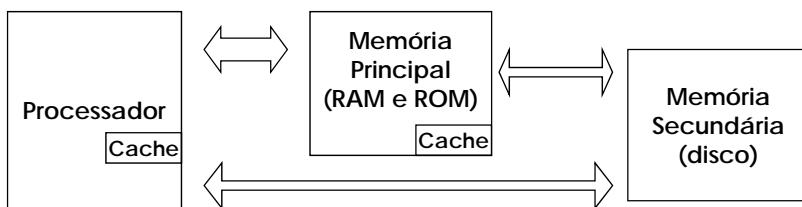
- Um dado sistema baseado num microprocessador tem um Bus de endereços de 16 bits, e um bus de dados de 8 bit
- Predende-se ter memória ROM nos primeiros 8K endereços, e entre os endereços 8000H e A000H pretende-se ter memória RAM.
- Tem-se à disposição integrados de memória ROM com $8K \times 4$ bits, e integrados de memória RAM com $1K \times 8$ bits.
- Desenhe o logograma do sistema de memória pretendido

37

HIERARQUIA DE MEMÓRIAS

Memories

- Memória Cache
- Memória principal ou primária
- Memória secundária, ou “em massa”



38